

各 位

2023 年 7 月 26 日
株式会社日本マイクロニクス

青森工場新棟の起工式を開催

株式会社日本マイクロニクスは、7 月 26 日青森県平川市において、青森工場新棟新築工事の起工式を執り行いましたので、お知らせいたします。

青森工場新棟は、今後更なる成長が予測されている半導体市場において、プローブカードの需要増加に対応する、強固な生産基盤の確立を目指し建設するものです。総工費は約 110 億円、建物面積は約 9,200 m²で、既存工場を併せた建物面積は約 2.3 倍に拡大します。さらに、最新鋭のプロセスを導入することで、高い安全性と生産効率・環境性能・作業環境の改善を実現します。なお、新棟の稼働開始は 2025 年 12 月期を予定しています。

【起工式の様子】



起工式には弊社関係者をはじめ、設計施工や設備関係者など多くの方々にご列席を頂き、建設工事の安全を祈願いたしました。

【代表取締役社長 長谷川正義のコメント】

半導体は、現代社会において欠かせない存在であり、今後も需要の拡大が期待されます。新棟建設は、当社の更なる成長に向けた戦略の一環であり、重要なステップです。供給能力を増強することで、お客様である半導体メーカーのビジネスをサポートし、共に成長していきたいと考えております。

起工式を迎えるにあたり、地域や関係者の皆さまのご助力に感謝すると共に、いよいよ始まる工事に向け、引き続きご支援とご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

今後も「電子計測技術を通して広く社会に貢献する」という経営理念のもと、信頼性の高い半導体検査機器を安定してお届けすることで、社会に貢献していきます。

■青森工場新棟の概要

所在地	青森県平川市新館野木和 14-1
竣工予定時期	2024 年 12 月
敷地面積	約 15,000 m ²
建物面積	約 9,200 m ²
設計	有限会社浅利建築設計事務所
施工	マルノ・西村・村上 特定建設工事共同企業体
代表者	株式会社マルノ建築設計 代表取締役 野澤 武
所在地	青森県弘前市大字袋町52番地



完成イメージ

お問い合わせ先
経営企画戦略室 IR 担当
TEL：0422-21-0221